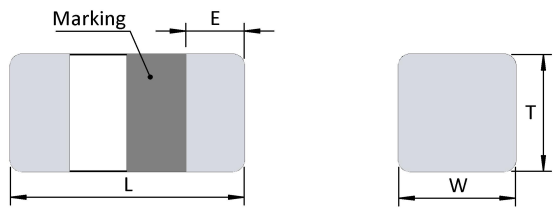


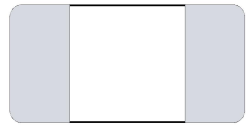
MCI0603TG1N6_HBP

□□□

外觀&形狀



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



L	0.60±0.03
W	0.30±0.03
T	0.30±0.03
E	0.15±0.05

(unit:mm)

規格

長(公釐)	0.6±0.03
寬(公釐)	0.3±0.03
高(公釐)	0.3±0.03
尺寸代碼 英吋(公釐)	0201(0603)
感值(nH)	1.6
公差	B(±0.1nH), C(±0.2nH)
測試頻率(MHz)	500
最大值直流阻抗(Ω)	0.15
最大溫升電流(mA)	600
最小值品質因素	12
最小值自我諧振頻率(MHz)	13000
操作溫度 $^{\circ}\text{C}$	-55~+125

特點

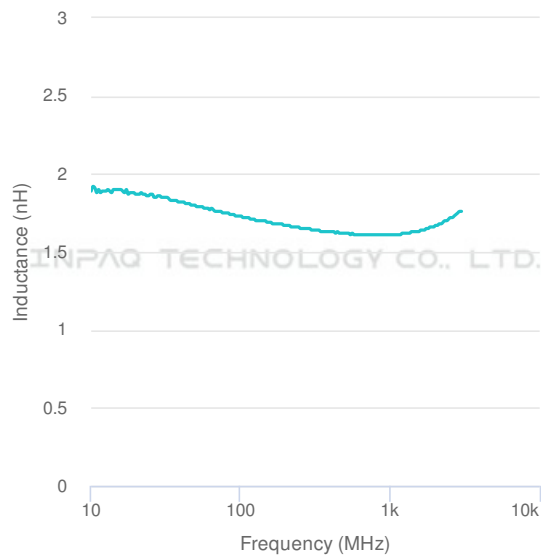
- Particular ceramic material and coil structure provide high frequency application range up to 10GHz.
- Small size and low profile.
- Available in various sizes.
- Excellent solderability and heat resistance.

包裝訊息

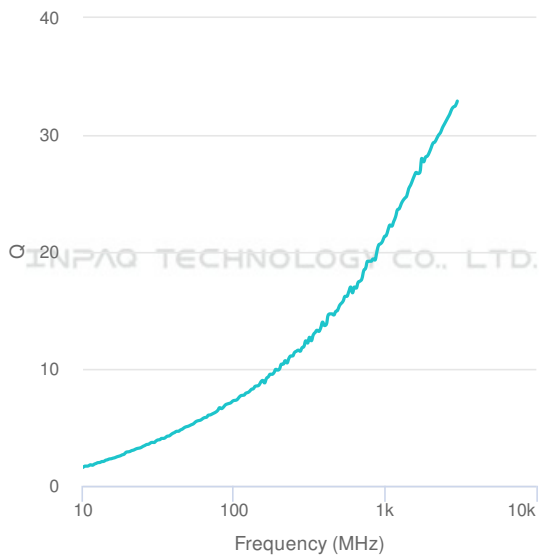
包裝尺寸(Inch)	包裝類型	標準包裝(PCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Paper type	15000	0.00018	1

特性曲線

感值頻率曲線



Q值頻率曲線



Z值頻率曲線

